展示エリア出展企業・団体

■**企業・団体**（申し込み順）

●**リソテックジャパン株式会社**（https://www.ltj.co.jp/）

「 未定 」

●**MI-6 株式会社**（https://mi-6.co.jp/）

「 AI と研究者の知見を融合し、研究開発を加速させる「次世代の開発スタイル」」

●**ファインネクス株式会社**（https://www.finecs.co.jp/）

「 Cu Pillar Pin 及びパワー半導体用スリーブ端子 」

●**ミタニマイクロニクス株式会社**（https://mitani-micro.co.jp/）

「 フォトマスク、スクリーンマスク 」

●**HORIBA　(株式会社堀場製作所)**（https://www.horiba.com/jp/）

(株式会社堀場エステック) (https://www.horiba.com/jpn/semiconductor/about-us/stec/）

「 未定 」

●**株式会社栄電子**（https://sakae-denshi.com/）

「 BAL SEAL 製品のご照会(仮称) 」

●**ジェイエムテクノロジー株式会社**（https://jmtech.co.jp/）

「 業務自動化ソリューション【ロボオペレータ】(予定) 」

●**株式会社 SCREEN セミコンダクターソリューションズ**（https://www.screen.co.jp/spe/）２ブース

「 SCREEN の半導体製造装置およびソリューション 」

●**奥野製薬工業株式会社**（https://www.okuno.co.jp/）

「 ・セラミック基板上焼結導体回路への無電解めっきプロセス

・ガラス基板へのトータルめっきプロセス 」

●**株式会社村田製作所** (https://www.murata.com/ja-jp)

「 排気循環濃縮装置 」

●**ローム株式会社**（https://www.rohm.co.jp/）

「 エンドポイント AI チップ"Solist-AI™"による機械設備等の異常の予兆検知 」

●**株式会社東設**（https://www.tosetz.com/）

「 ①脱気システム ②電解めっき 」

■**大学関係：テーマ「文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)の取組」** ３ブース

●**京都大学(ナノハブ拠点)**（http://www.kyoto-u.ac.jp/ja）

●**大阪大学**（https://www.osaka-u.ac.jp/ja）

●**奈良先端科学技術大学院大学**（http://www.naist.jp/）

●**山形大学 (**https://yamagata-u.ac.jp)

●**京都大学(ARIM 運営機構)**（http://www.kyoto-u.ac.jp/ja）